

## 經濟部智慧財產局 函

地址：106213 臺北市辛亥路2段185號3樓  
承辦人：潘莞如  
電話：(02)2376-7192  
傳真：(02)2738-2571  
電子信箱：pan00835@tipo.gov.tw

受文者：教育部

發文日期：中華民國115年4月24日  
發文字號：智專行字第11530002134號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：敬請貴部(會)協助將2026台灣創新技術博覽會「發明競賽」徵展訊息轉知各相關學研單位，並鼓勵優秀研發創作踴躍報名參展，展示研發成果並共同促進專利商品化與技術交易，至紉公誼。

說明：

- 一、本展去(114)年共有來自19國442家廠商參展、使用逾1,100個攤位，展出國內外超過千項發明專利與創新技術，發明人及廠商共襄盛舉，展現充沛研發能量，3天展期共吸引國內外超過5萬人次之買主與學研機構進場洽商及參觀學習。
- 二、2026台灣創新技術博覽會將於本(115)年9月17日至19日於台北世貿一館盛大展出，預計邀請20個以上國家、600家以上國內外發明人及廠商參展，其中發明競賽展區邀請最近5年內(110年7月1日至115年6月15日)取得專利或申請中的專利作品參展，並同步舉辦發明競賽，藉由競賽的肯定，促進得獎作品交易商機。



三、前述發明競賽報名期間自115年4月20日至6月15日止，本屆採網路報名，展覽相關訊息、參展報名簡章電子檔及報名連結，請逕至本展專屬網站(網址：<https://www.inventaipai.com.tw/zh-tw/menu/38DB29A66A82AD3AD0636733C6861689/info.html>，或透過「台灣創新技術博覽會官網-參展廠商-2026年參展報名簡章」路徑進入)，即可查詢及下載相關資料。

四、如欲進一步洽詢報名參展事宜，歡迎聯繫執行單位：中華民國對外貿易發展協會(02)2725-5200分機2672鄭小姐、分機2659洪先生，E-mail: [invent@taitra.org.tw](mailto:invent@taitra.org.tw)。

正本：國家科學及技術委員會、教育部、農業部

副本：財團法人中華民國對外貿易發展協會

